### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-160736

(43) Date of publication of application: 10.07.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/365

/ H01L 33/00

H01S 3/18

(21)Application number: 01-300266

(71)Applicant: DAIDO STEEL CO LTD

(22)Date of filing:

17.11.1989

(72)Inventor: KATO TOSHIHIRO

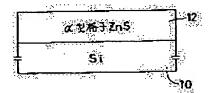
SAKA TAKASHI

#### (54) ZINC SULFIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a zinc sulfide compound semiconductor which is mechanically strong, easy and economical for manufacturing, and having a good crystal property by heteroepitaxially growing an  $\alpha$ -type zinc sulfide compound semiconductor on the (1, 1, 1) surface of a silicon single crystal substrate.

CONSTITUTION: An  $\alpha$ -type lattice zinc sulfide compound semiconductor layer (ZnS layer) 12 is hetero-epitaxially grown and formed on a silicon single crystal substrate (Si substrate) 10. An n-type zinc sulfide compound semiconductor layer and a p-type zinc sulfide compound semiconductor layer are successively laminated on this ZnS layer 12, and blue light is emitted from the interface between these n-type zinc sulfide compound semiconductor layer and p-type zinc sulfide compound semiconductor layer. Herein, the growth surface of the Si substrate 10 is basically the (1, 1, 1) surface. Thus, the  $\alpha$ -type zinc sulfide compound semiconductor which is mechanically strong, easy and economical for manufacturing, and having a good crystal property, can be obtained.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

## ⑩公開特許公報(A)

平3-160736

⑤Int.Cl. '

識別記号

庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)7月10日

H 01 L 21/365 H 01 L 33/00 H 01 S 3/18 7739-5F D 8934-5F 6940-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

9発明の名称

硫化亜鉛化合物半導体

②特 願 平1-300266

②出 願 平1(1989)11月17日

⑫発 明 者

俊 宏

愛知県春日井市中央台8丁目7番地の4 愛知県名古屋市天白区御幸山1201番地

の発明者 の出願。人 坂 貨 大同特殊鋼株式会社

愛知県名古屋市中区錦1丁目11番18号

四代 理 人 弁理士 池田 治幸

加

外2名

明 ,細 1

1. 発明の名称

硫化亚铅化合物半導体

2. 特許請求の範囲

シリコン単結晶基板の (1, 1, 1) 面の上に α型硫化亜鉛化合物半導体をヘテロエピタキシャ ル成長させたことを特徴とする硫化亜鉛化合物半 導体。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、硫化亜鉛化合物半導体に関するものである。

従来の技術

育色光、紫色光などの短波長の光を発光させる ための発光素子の材料として硫化亜鉛系化合物半 導体が注目されている。このような硫化亜鉛系化 合物半導体を用いれば、育色光や紫色光を効率良 く出力するLEDや、半導体レーザーが得られる のである。

発明が解決すべき課題

ところで、上記録化亜鉛系化合物半導体は、一般に、砒化ガリウム半導体基板の上に つかりに より得 板 に ない で まった い で まった い で で まった い で で まった い で で が も で まった い で で が も で が も で が も で か む で が も で か む で が も で か む に む か む に む か む に む か む に か な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら れ な い 場 ら か あ っ た 。

本発明は以上の事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、機械的に強く 製造が容易にかつ安価にでき、しかも結晶性のよい硫化亜鉛化合物半導体を提供することにある。

課題を解決するための手段

かかる目的を達成するための本発明の要旨とす るところは、シリコン単結晶基板の(1, 1, 1)

-207-

BEST AVAILABLE COPY

面の上にα型硫化亜鉛化合物半退体をヘテロエピ タキシャル成長させたことにある。

作用および発明の効果

このようにすれば、α型硫化亜鉛化合物半導体 はウルツ鉱形結晶格子を備えるため、そのC軸に 垂直なC面(0,0,0,1)とシリコン単結晶 の(1.1.1)面と原子配列が同じとなるので、 それらの間の格子定数の不整合性がなくなる。こ のため、従来の砒化ガリウム半導体と硫化亜鉛化・ 合物半導体との間の格子不整合性の4.4%と比較 して格子不整合性が大幅に改善されるので、結晶 性の高いα型硫化亜鉛化合物半導体が得られる。 しかも、シリコン単結晶は、砒化ガリウム半導体 と比較して、概械的強度が高く、毒性が無く、大 径のウェーハが得られ、また安価であるので、機 械的に強く製造が容易にかつ安価にできる硫化亜 鉛化合物半導体を得ることができるのである。更 に、シリコン単結晶は、砒化ガリウム半導体と比 蛟して熱伝導串が3倍であるので、従来の砒化ガ リウム半導体を基板とする場合に比較して、高い

まで、上記Si基板10の成長面の上に気相成長させられたものである。そして、このようにして得られた2nS暦12は、α型格子であって二結晶×線回折半値幅が60秒程度であり、高い結晶性を示している。このように2nS暦12の結晶性が高い理由は、Si基板10の(1.1.1)面の原子配列が、α型結晶格子の2nS暦12のC鮭に直角なC面(0.0.1)の原子配列と同様であるからである。

上述のように、本実施例によれば、シリコン単結晶から成るSi基板10の(1、1、1)面と

本型硫化亜鉛化合物半導体である Z n S 層12の

C 軸に直角な C 面(0、0、0、1)の原子配列

は同様であるから、格子定数の不整合性は小さく
なり、配化ガリウム半導体と 本型硫化亜鉛化合物

半導体との間の不整合性 4.4 %と比較して大幅に
改善されるので、前記の Z n S 層12に示すよう
な結晶性の高い 本型硫化亜鉛化合物半導体層が得られる。しかも、シリコン単結晶から成るSi基板10は、砒化ガリウム C a A s 系半導体と比較

出力のLEDや半導体レーザーを作ることができる。

実施例

以下、本発明の一実施例を図面に基づいて詳細 に説明する。

第1図において、シリコン単結晶基板(Si基板)10の上には、α型格子の硫化亜鉛化合物半導体層(ZnS層)12がヘテロエピタキシャル成長させられることにより形成されている。このZnS層12の上には、n型硫化亜鉛化合物半導体層が成合物と型硫化亜鉛化合物半導体層の界面から対したが発光させされる。

上記のSi 基版!0の成長面は(1.1.1) 面である。前記 Z n S 層 1 2 は、成長温度 4 5 0 で、成長時間 6 0 分、 紀ガス波量 4 0 0 0 m 2 // 分、原料ガス D E Z n および H 2 S のガス 混合比 (H 2 S / D E Z n ) が 2 0、 D E Z n ガス 流量 が 2 × 1 0 - m o l / 分の 条件下で 4 // m の厚み

して、機械的強度が高く、毒性が無く、6万至8 インチの大径のウェーハが得られ、また安価な奇色 こので、機械的に強く製造が容易かつで、機械的に強く製造が容易かって、位金 を登り、1000円である。したができる。したができる。したができる。したができる。したができる。したがりウム G a A s 系半導体と比較して熱伝導体を基準とする場合に比較して、高い出力のしEDや半導体レーザーを作ることができるのである。

なお、上述したのはあくまでも本発明の一実施 例であり、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲に おいて種々変更が加えられ得るものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の構成を説明する図である。

10:シリコン単結晶基板

12:α型硫化亜鉛化合物半導体層

. 4. 2017.19.201.19.20

# 第1図

